



RE944-S3

- Lötbares Bread Board für 28-Pin-Sockel
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Heißverzinnt
- Lötstopplack
- Adapter für 28-Pin-Sockel im Abstand 7,62 mm
- Raster 2,54 mm
- Je Seite 14 3-Loch-Lötinseln und 2 x 14 2-Loch-Lötinseln
- U-förmige Masseleitung
- Experimentierfeld im Raster 2,54 mm mit 12 x 16 Lötinseln Ø 2,20 mm
- Größe 46,99 x 73,02 mm